

Introducción:

Placas de molienda de diamantes de bonos de resina se utilizan en las máquinas de baja molienda de pulido de hormigón, terrazo y suelo de piedra. El diseño de enchufar HTC hace la instalación muy fácil y conveniente.

Características:

1. El funcionamiento estable y larga vida útil.
2. Conveniente para el sistema EZ-cambio de HTC molienda cabeza, muy fácil y conveniente.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra rEsin placas de molienda de diamantes de bonos:

nombre de producto	Segmento de materiales	Segmento Forma	Número de segmento	Grit	Aplicaciones
HTC Resina Bond Diamante Molienda Placa / Bloque	Resina Diamond	Cilindro	5	50 #, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500, 3000 #	Hormigón Terrazo Piedra Natural Suelo

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.